

**Ministério da Defesa**  
**Comando da Aeronáutica**  
**Instituto Tecnológico de Aeronáutica**  
**Coordenação de Atividades de Iniciação Científica e Tecnológica**

Ata da reunião ordinária nº 1 2021 realizada no dia 26/08/2021 com os seguintes membros da Coordenação presentes:

- Prof. Dr. Filipe Alves Neto Verri, Coordenador Geral
- Prof. Dr. João Henrique Lopes, Assessor Financeiro
- Prof. Dr. Lourenço Alves Pereira Júnior, Assessor Científico
- Prof. Dr. Willer Gomes Santos, Assessor de Divulgação

Os seguintes assuntos foram tratados:

1. O Coordenador Geral notificou os assessores quanto à proposta do Edital ITI MAI/DAI, bem como notificou as responsabilidades da Coordenação nesta modalidade. O Edital foi considerado aprovado pela comissão.
2. Discutiu-se o estabelecimento do Programa de Atividades Científicas e Tecnológicas como programa guarda-chuva para os demais programas. Um documento será escrito e encaminhado para a CPG.
3. Discutiu-se a criação do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica Voluntária. Um documento será escrito e encaminhado para a CPG.
4. Discutiu-se a frequência das reuniões ordinárias da comissão. Estabeleceu-se que ocorrerão mensalmente.
5. Iniciou-se planejamento do XXVII ENCITA. As seguintes considerações foram levantadas:
  - a. Ser realizado em maio ou junho de 2022.
  - b. Agregar alunos da chamada 2020 e 2021.
  - c. Servir como acompanhamento intermediário dos alunos.
  - d. Criar uma revista de Iniciação Científica para publicação final dos alunos.
  - e. Ser realizado de maneira híbrida (presencial e virtual).
  - f. Envolver os pós-graduandos no processo de revisão e avaliação.
  - g. Solicitar patrocínio:
    - i. Projeto ITAEx
    - ii. Empresa Nuveo, BCG Gamma,
  - h. Manter data fixa, evento tradicional.
  - i. Certificado de participação para os alunos de graduação (evento) e pós-graduação (evento e revisões).

Nada mais a se tratar, o coordenador encerrou a reunião.

  
Prof. Dr. Filipe Alves Neto Verri

Coordenador de Atividades de Iniciação Científica e Tecnológica